

# 日経IRフェア2011 東京エレクトロン デバイス(株) 会社説明会

2011年8月27日

代表取締役社長 栗木 康幸



# 本日のご説明内容

1. 経営ビジョン、トピックス等
2. 会社概要
3. 半導体事業
4. コンピュータシステム事業
5. 業績推移、3ヶ年計画
6. 配当について

# 1. 経営ビジョン、トピックス等

# 経営ビジョン

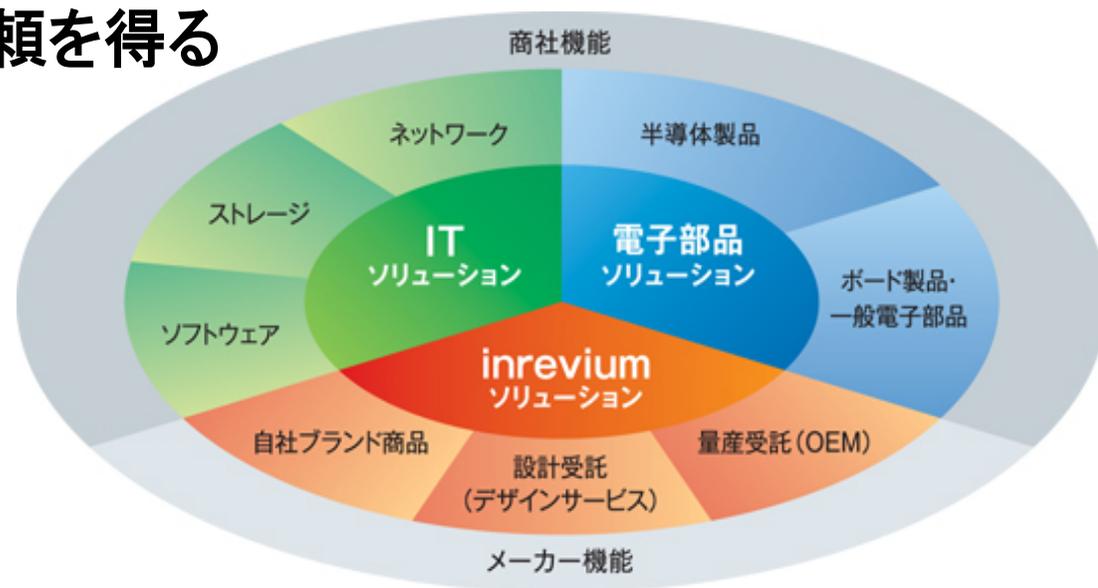
1. お客様、仕入先から絶対的な信頼を得る  
No.1技術商社を目指す
2. 企業倫理の徹底
3. 次世代を担う商材と人材の創出
4. 海外事業の促進



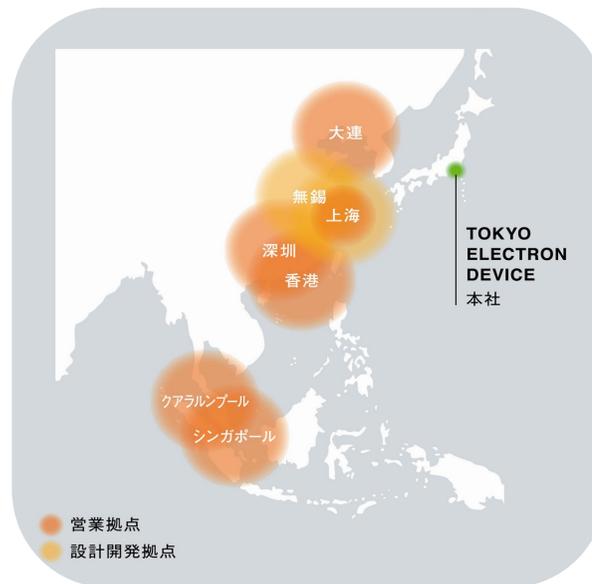
利益を出し続け、拡大していく



1. 株主様への還元
2. 社員の幸福
3. 社会への貢献



## 【海外ビジネス】



## 【新規事業】



## ◆ 新規代理店契約締結＝新商材

2011年7月：「Powercast社」

電波からエネルギーハーベストデバイス

2011年7月：「Nicira Networks社」

ネットワーク仮想化ソフトウェア

2011年1月：「Fusion-io社」

ストレージ製品

2010年12月：「メムシック社」

MEMSセンサ

## ◆ レスキューロボットコンテストに特別協賛

「技術を学び人と語らい災害に強い世の中をつくる」  
というレスキューロボットコンテストの理念に賛同  
CSR(企業の社会的責任)の一環として特別協賛

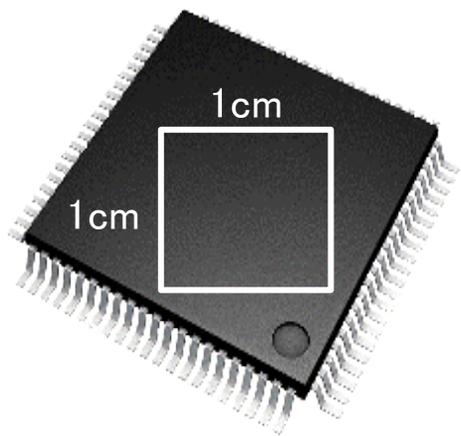


競技会本選

2011年8月6日(土)、7日(日)

神戸サンボーホールにて開催

# LSI(大規模集積回路) 閑話



1cm角に  
約2000m  
の配線内臓

日本の面積に拡大すると  
1: 3,800,000,000,000,000  
(3,800兆)

約1億2300万kmの道路網に匹敵

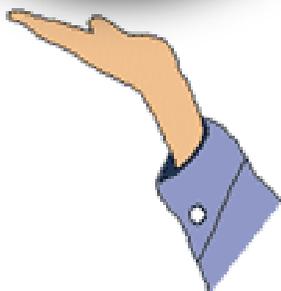


日本の道路の総延長  
約120万km  
日本の陸地面積  
約38万km<sup>2</sup>

銀河系



約100京km



今夏の日本の電力供給力  
約1億6000万kW=100W電球16億個分

VS

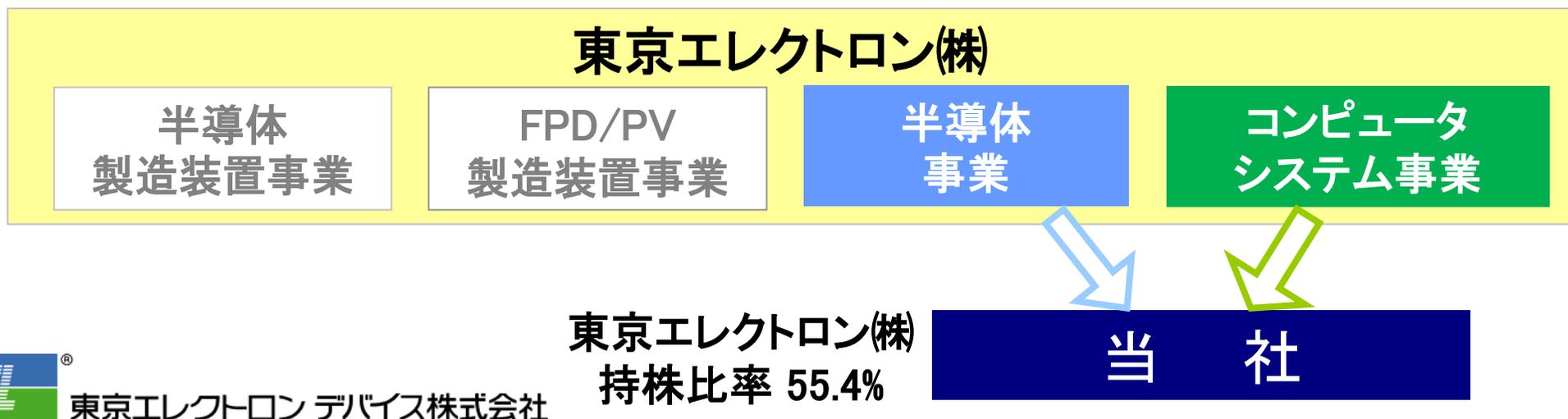
2GBのメモリースティック=160億ビットの容  
量

## 2. 会社概要

- 当社沿革
- 当社概要
- 国内営業拠点
- 海外営業拠点

## ◆45年超の歴史と経験を有する専門商社

- ・ 1965年 東京エレクトロン(株)の半導体事業部門でビジネスを開始
- ・ 1986年 当社の前身であるテル管理サービス(株)を設立（登記上の設立日）
- ・ 1990年 東京エレクトロンデバイス(株)に社名変更し半導体ビジネスを開始
- ・ 1998年 東京エレクトロン(株)の半導体事業の承継完了
- ・ 2003年 東証2部 上場(3月7日)
- ・ 2006年 コンピュータシステム事業を承継
- ・ **2010年 東証1部 上場(12月24日)**



# 当 社 概 要

- ◆設 立 : 1986年3月3日
- ◆事業内容 : 半導体、コンピュータ・ネットワーク機器等の専門商社
- ◆売 上 高 : 913億円(2011年3月期)
- ◆本 社 : 横浜市神奈川区金港町1番地4横浜イーストスクエア
- ◆従 業 員 : 連結880名(2011年3月31日)
- ◆関連会社 : 東京エレクトロン デバイス上海  
東京エレクトロン デバイス香港  
東京エレクトロン デバイスシンガポール  
パネトロン株式会社

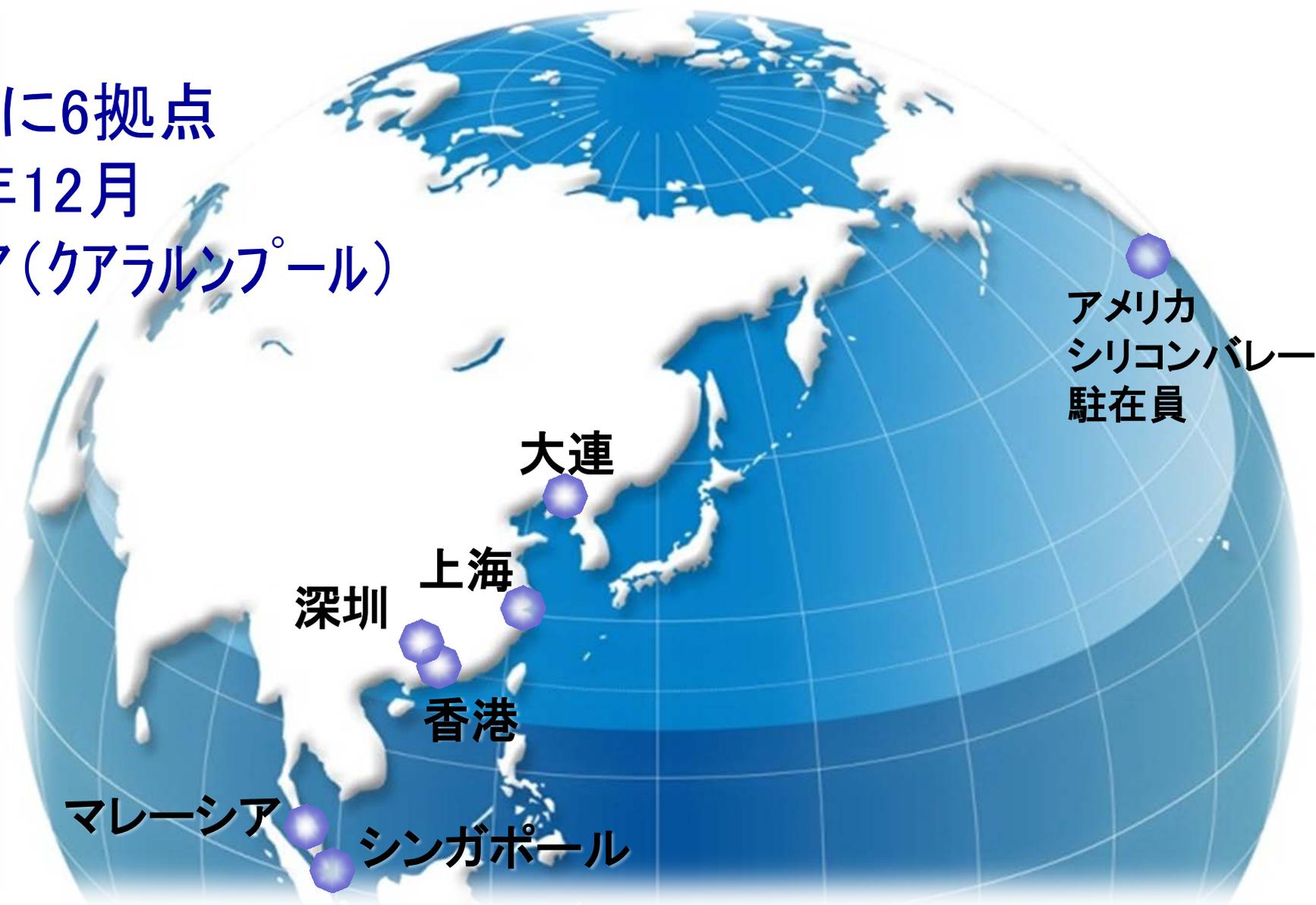
# 国内営業拠点

## ◆ 全国 21拠点



# 海外営業拠点

- ◆ アジアに6拠点  
2010年12月  
マレーシア(クアラルンプール)  
開設



アメリカ  
シリコンバレー  
駐在員

大連

上海

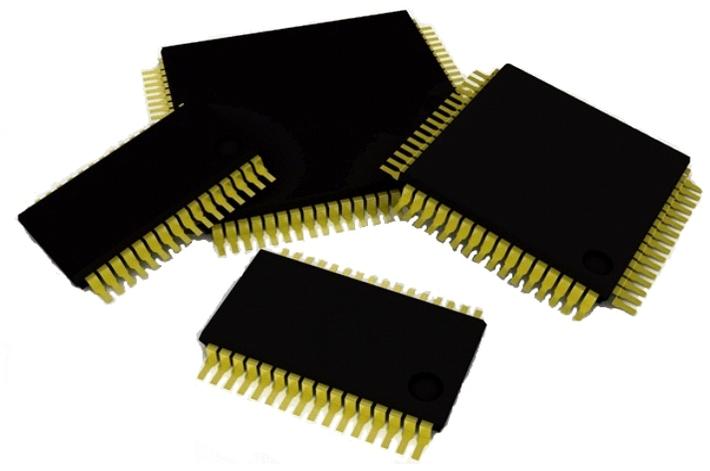
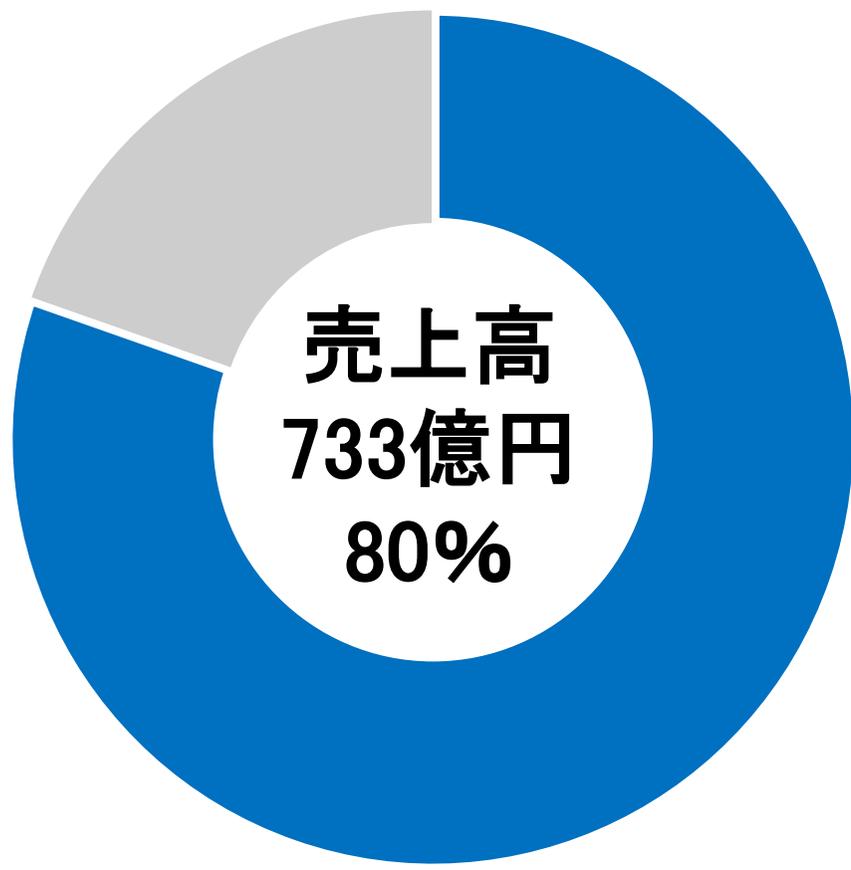
深圳

香港

マレーシア

シンガポール

### 3. 半導体事業



# ビジネス形態

## 【仕入先】



## 【当社】



## 【主なお客様】



### 【特徴】

- ◆ 外国系有力メーカーを中心に約45社
- ◆ 最先端商品をマーケティング



### 【特徴】

- ◆ 高付加価半導体を技術サポートとともに提供する技術商社



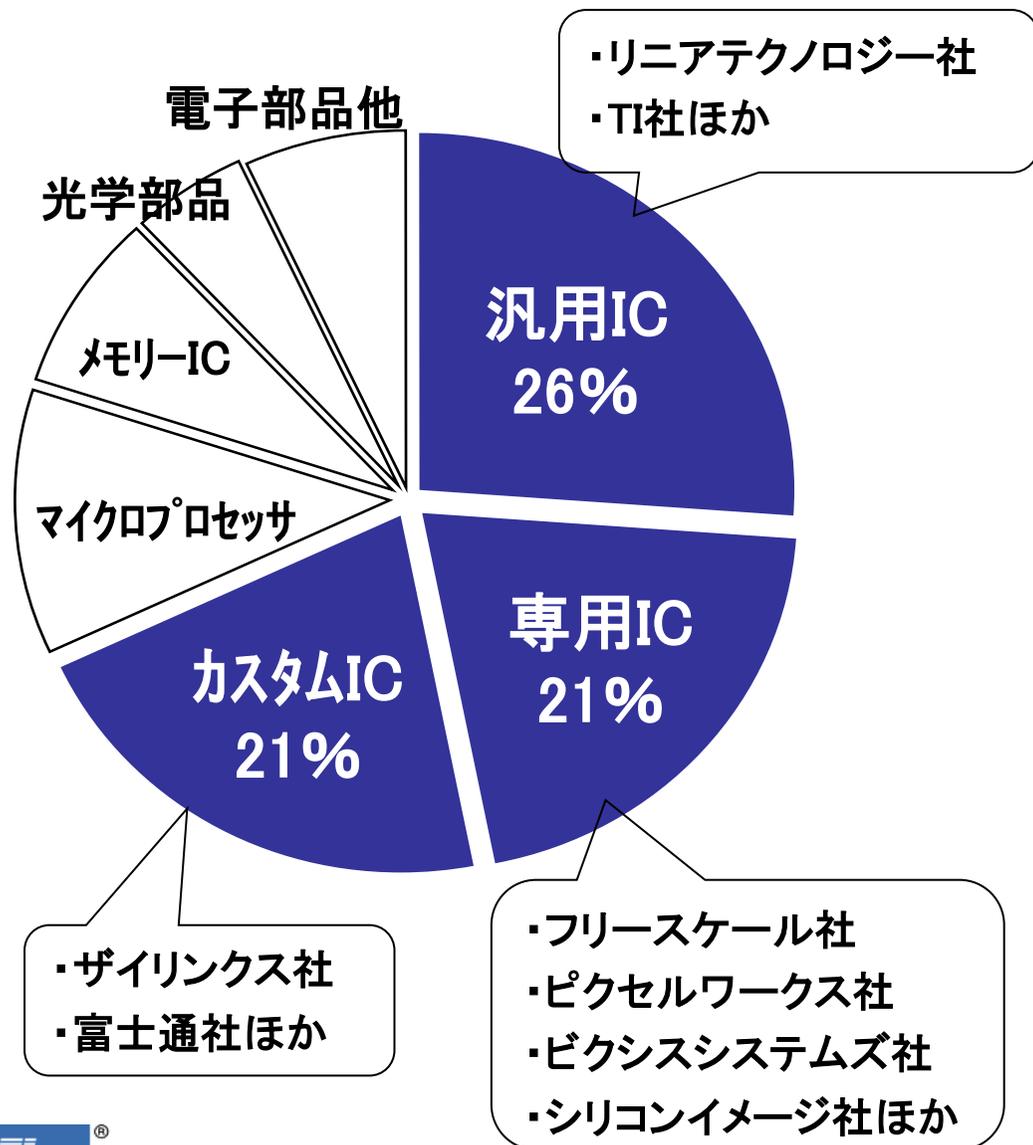
### 【特徴】

- ◆ デジタルテレビ、PC、携帯電話、医療機器など幅広い分野に満遍なく販売

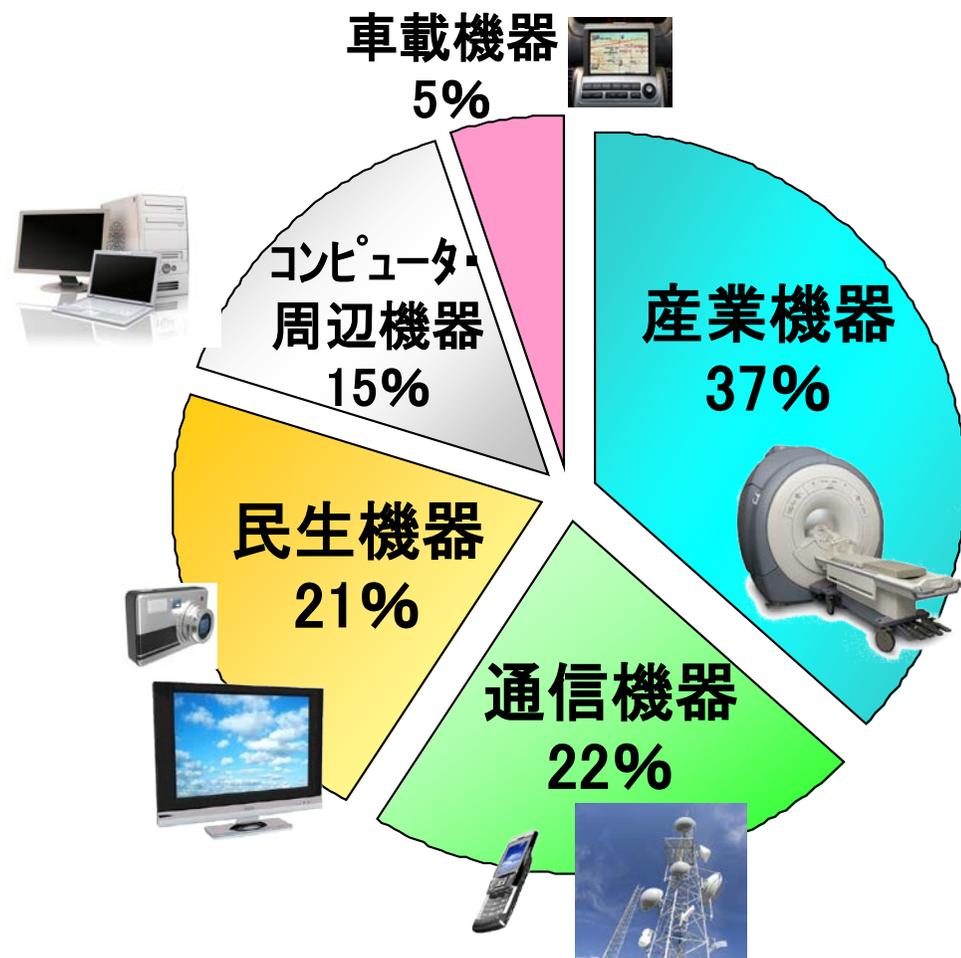


# 取り扱い商品と最終製品

## 【高付加価値半導体が中心】



## 【幅広い分野に販売】



注) 社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

P30品目別仕入先名、P31用語説明をご参照ください。

## ◆ メーカー機能への取り組み



## ◆ 80種類以上ラインアップ、セキュリティ商品を拡充

### 映像機器用LSI



### メモリコントローラ用LSI



### PLD用LSI



### PLD評価ボード



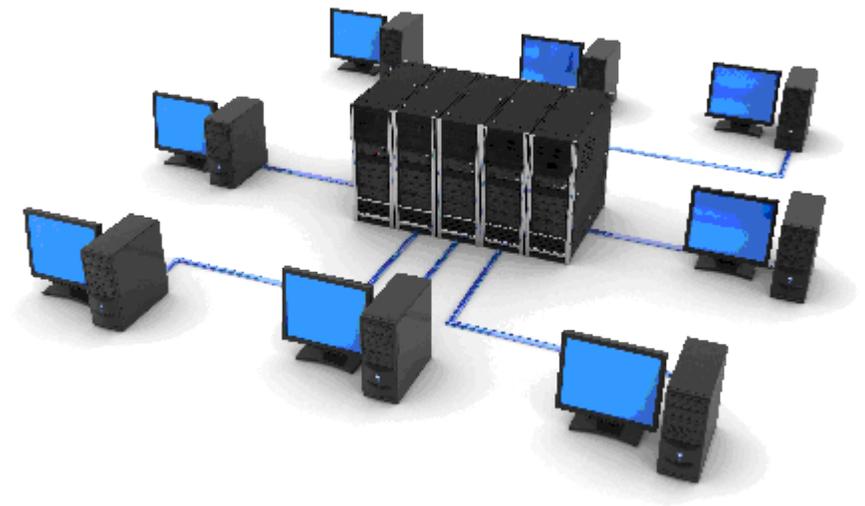
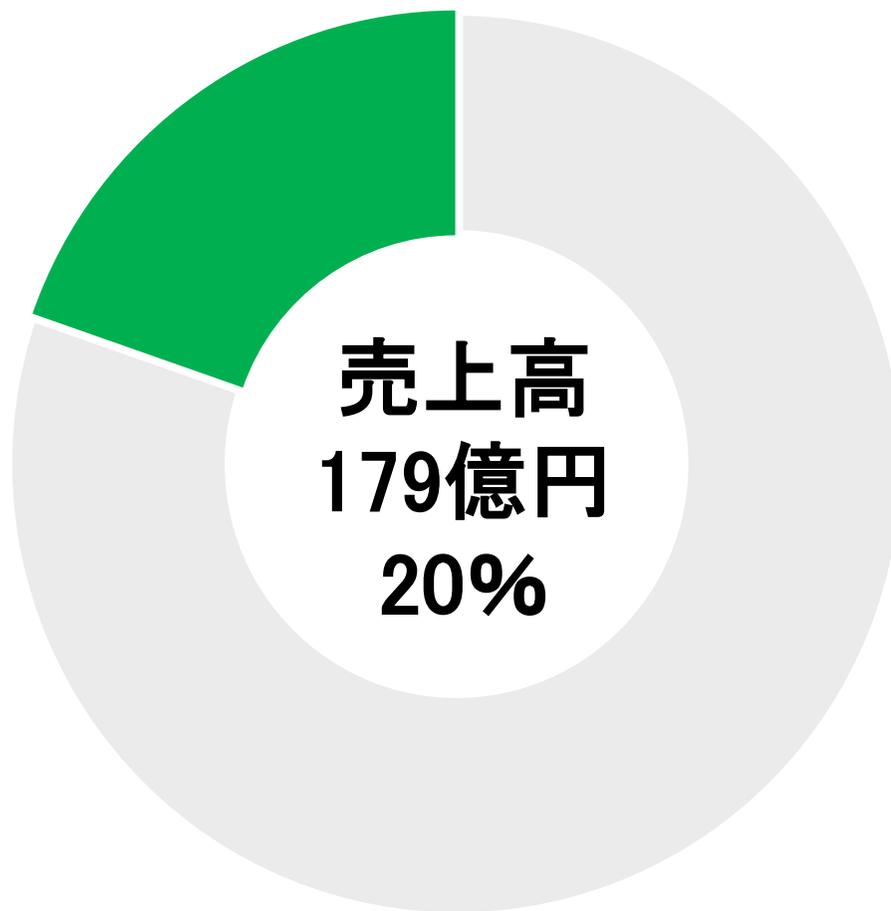
### 信号処理ボード



### 3次元計測ボード



## 4. コンピュータシステム事業



# ビジネス形態

## 【仕入先】

コンピュータシステム  
機器メーカー

仕入

## 【当社】

商社

販売

システム構築  
保守

## 【主なお客様】

企業  
官公庁

## 【特徴】

- ◆ ユニークで差別化可能な最先端技術を探し出し国内に投入  
ネットワーク関連機器、  
ストレージ関連機器、  
ソフトウェアなど

## 【特徴】

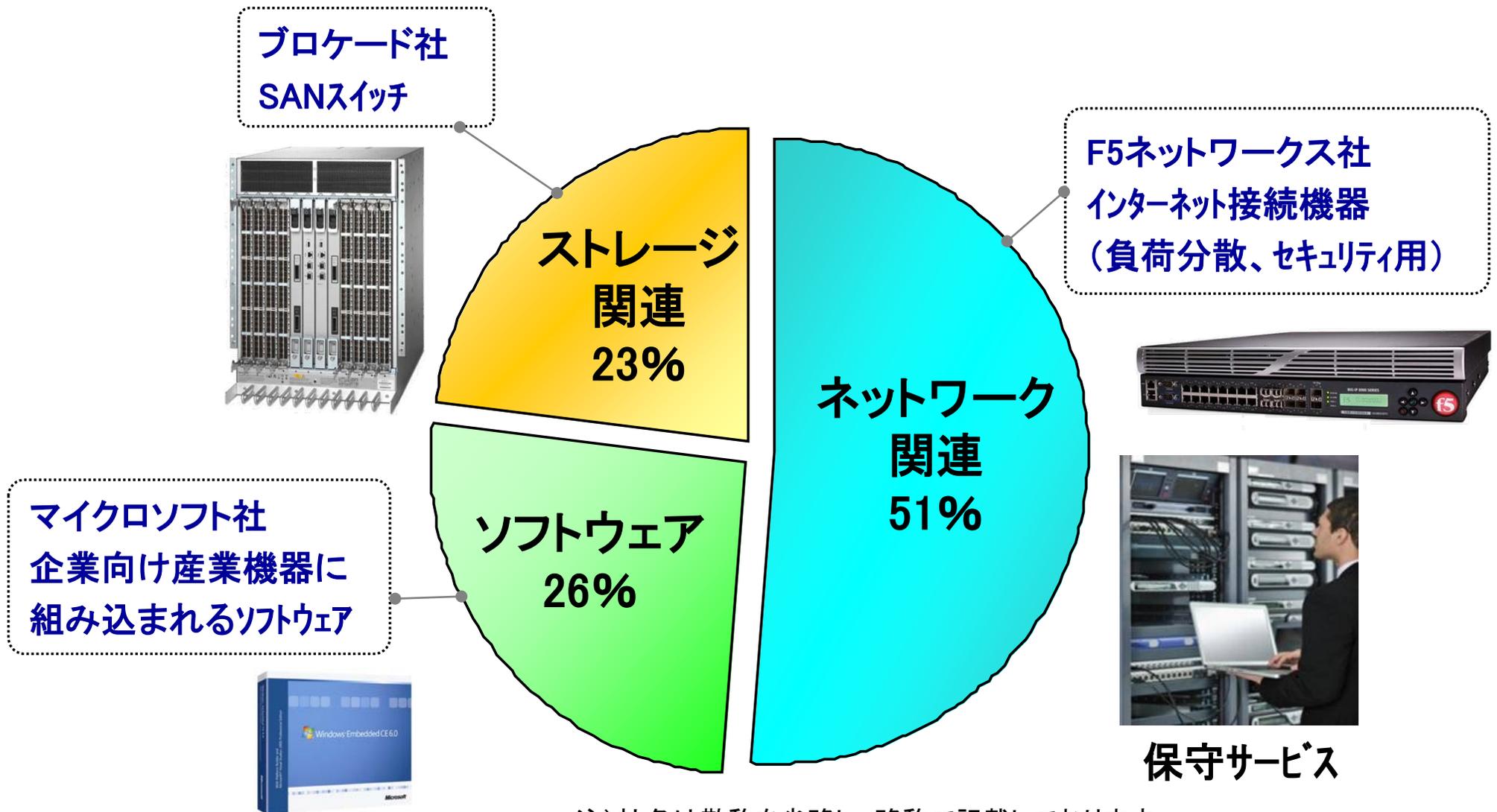
- ◆ 技術的に難しい  
複合システムを提供

## 【特徴】

- ◆ ネットビジネス企業、  
システム構築企業、  
企業・官公庁の  
コンピュータシステム  
担当部署へ販売

# ユニークで差別化が可能な製品

## ◆ 参入したマーケットでNo.1になる事が選定基準



注) 社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

## 5. 業績推移、3ヶ年計画

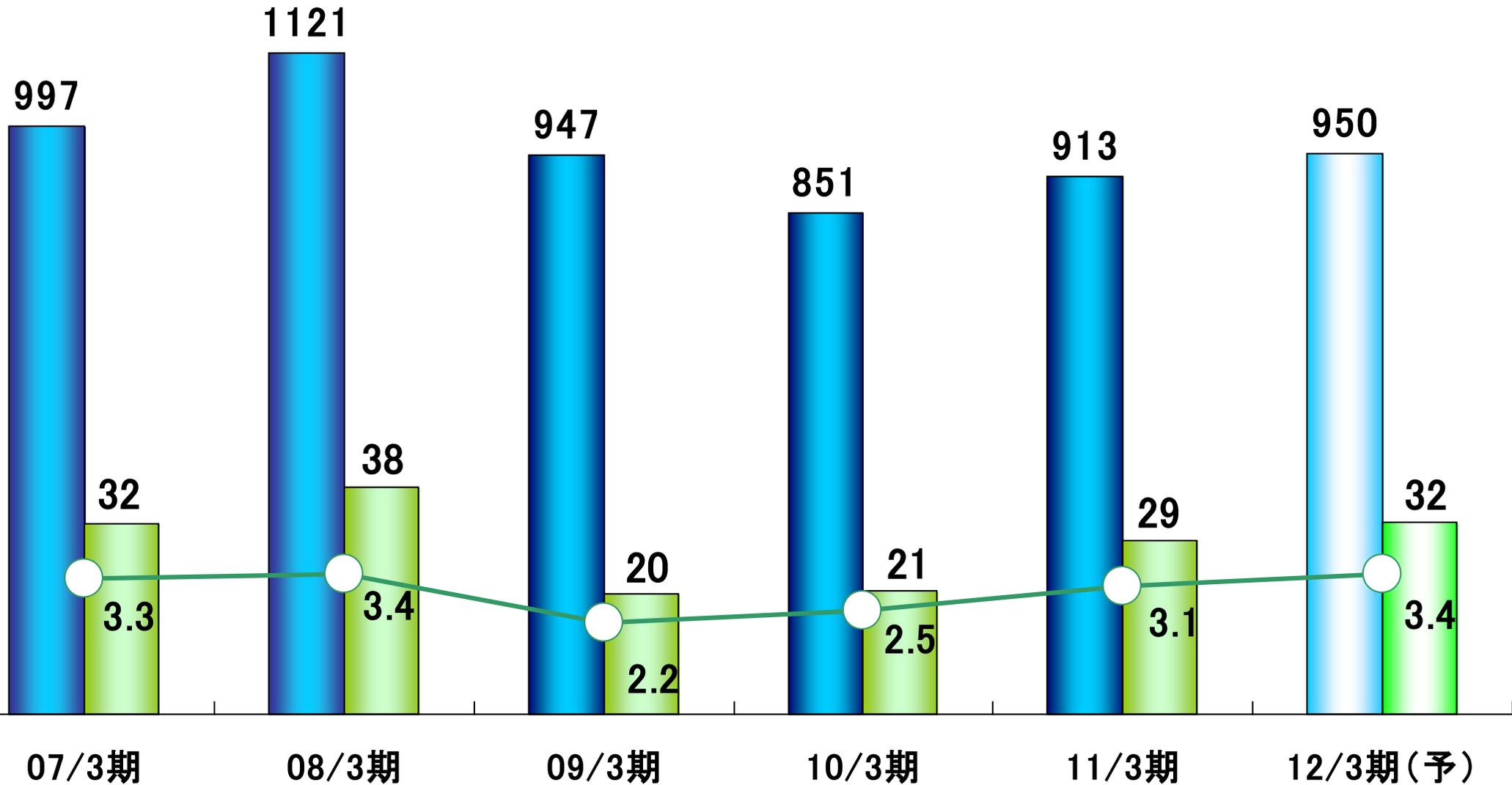
- 売上高、経常利益推移
- 開発ビジネス 売上高推移(内数)
- 海外連結子会社 売上高(内数)
- 3ヶ年計画の事業戦略と目標

# 売上高、経常利益推移

■ 売上高(億円)

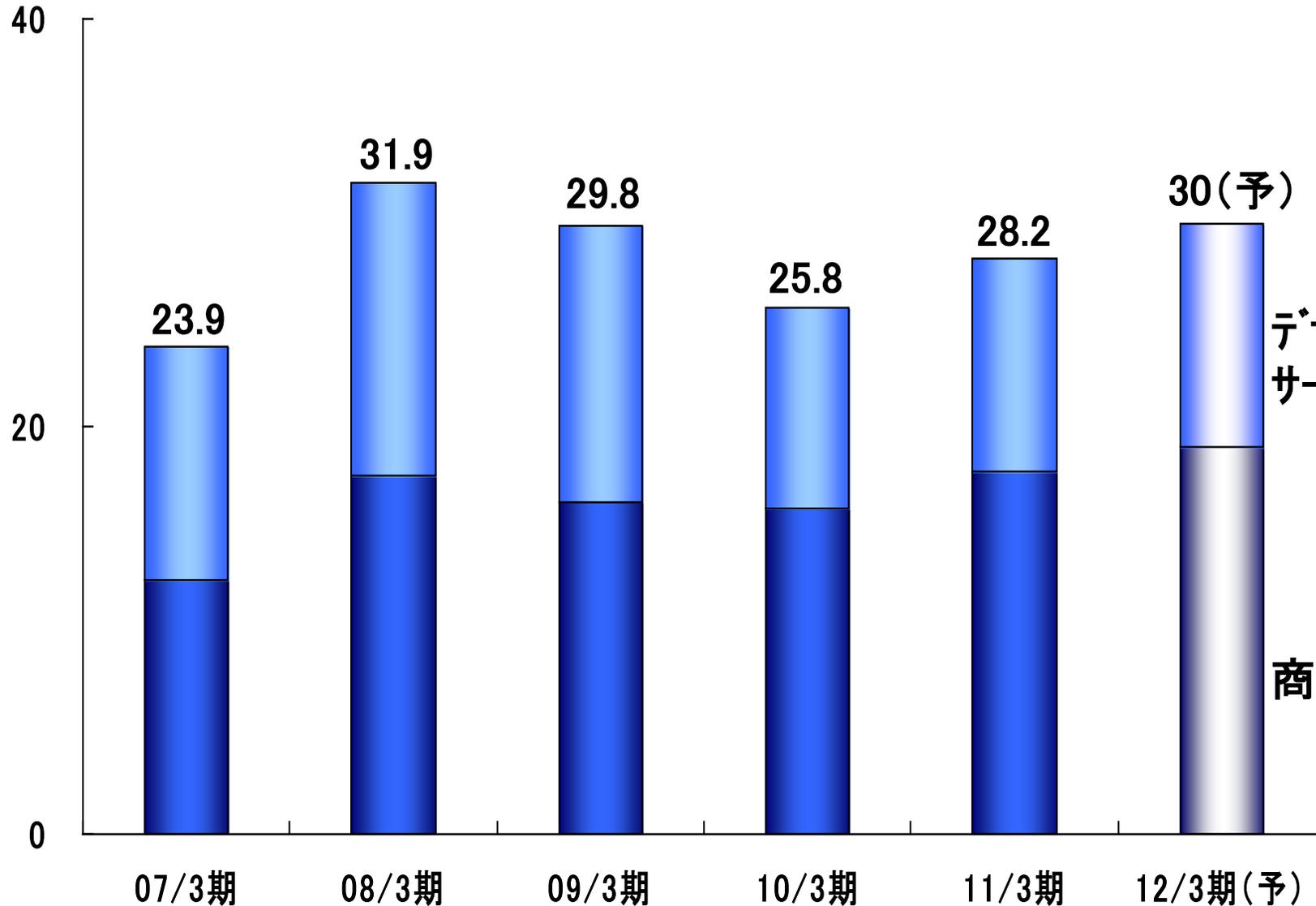
■ 経常利益(億円)

○ 経常利益率(%)



# 開発ビジネス売上高推移(内数)

(億円)

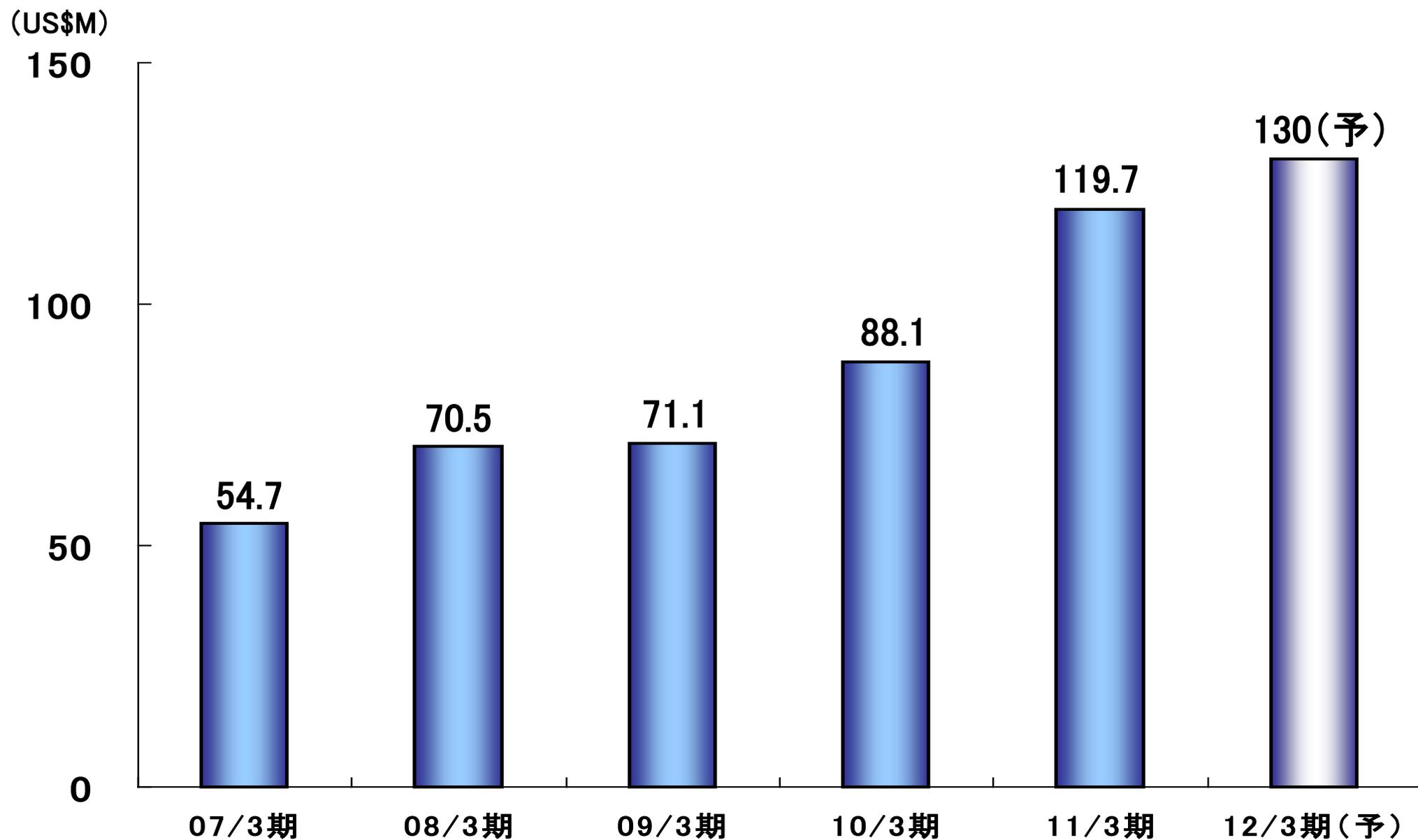


デザイン  
サービス



商品・OEM

# 海外連結子会社 売上高(内数)



## 1. 半導体事業

- ① 地域密着営業の一層推進
- ② 産業機器分野のお客様への営業強化
- ③ 技術サポートの拡充
- ④ 自社ブランド「inrevium」の開発・販売強化
- ⑤ 海外現地企業への販売強化

## 2. コンピュータシステム事業

- ① エンドユーザーへの直接販売の強化
- ② 組み込み機器向けビジネス促進
- ③ クラウド、データセンター向け新製品の投入と発掘

## 3. 新規事業

- ① マーケティング強化(常に新しいもの)
- ② 環境・省エネルギー関連製品の拡充
- ③ Eトレドシステムを導入

### <環境発電デバイス>

パワーキャスト社

無線 RF



電波からの発電が可能



### <高機能リチウム電池>

インフィニット・パワー・ソリューションズ社



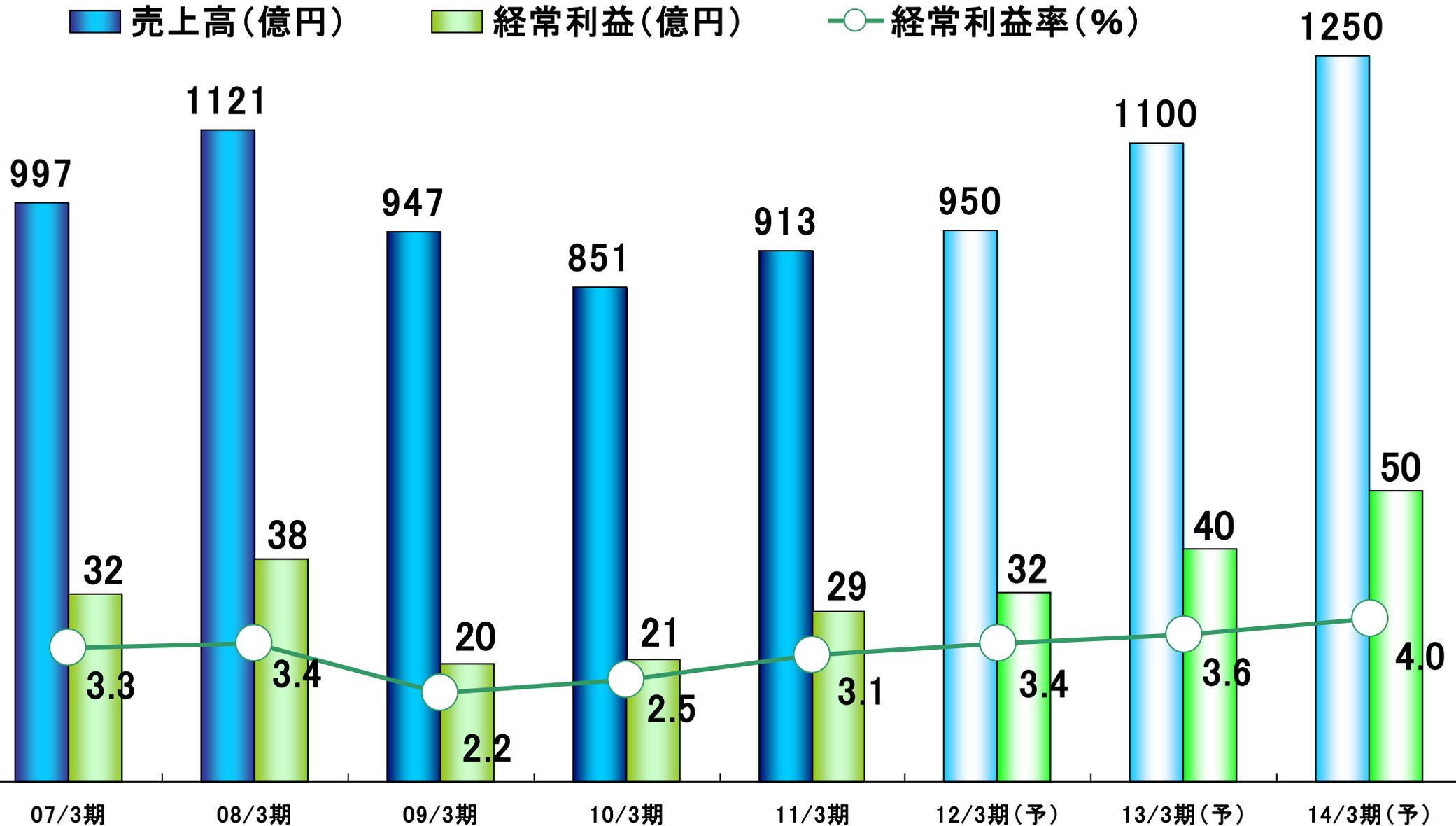
発電した電力を蓄電

# 3ヶ年計画目標

■ 売上高(億円)

■ 経常利益(億円)

○ 経常利益率(%)



07/3期

08/3期

09/3期

10/3期

11/3期

12/3期(予)

13/3期(予)

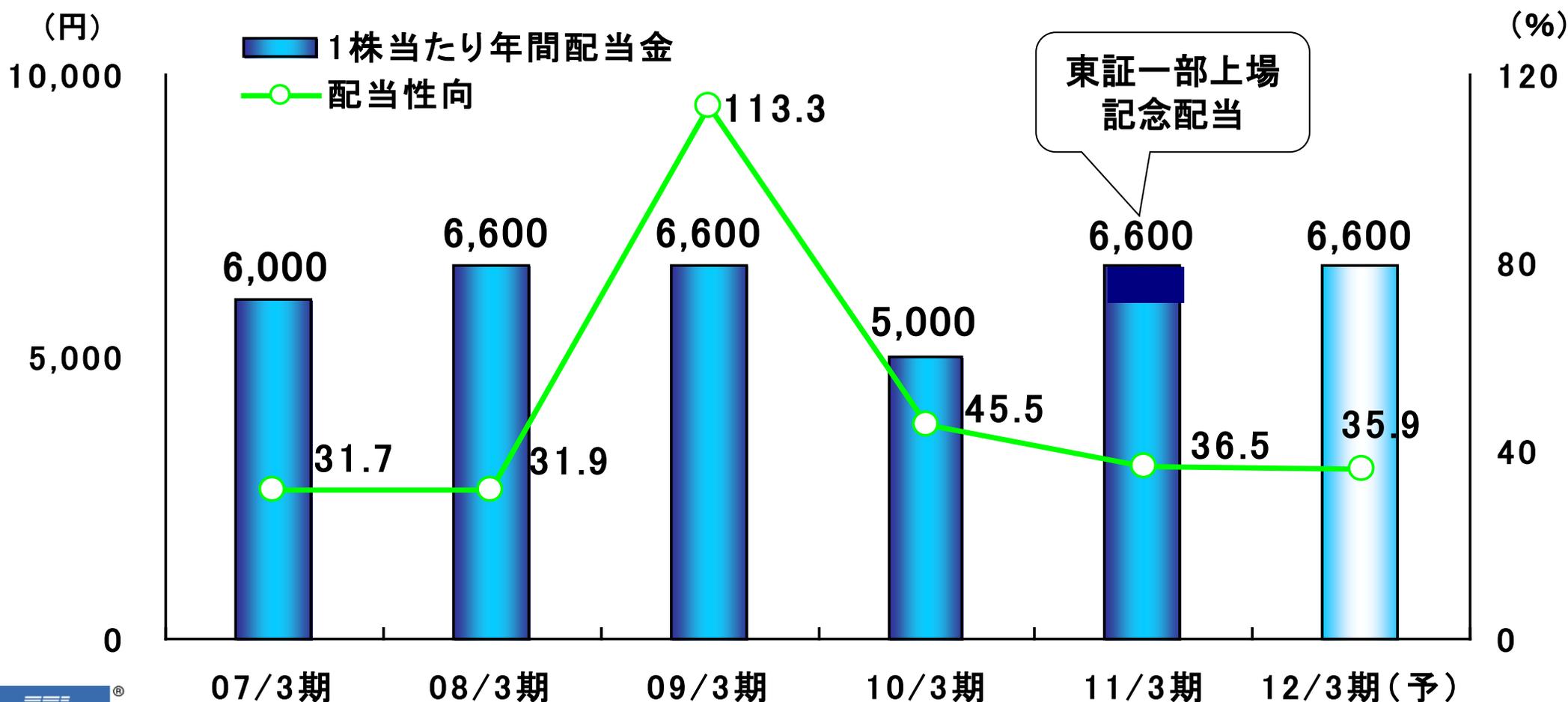
14/3期(予)



## 6. 配 当 に つ い て

# 配当について

- ◆ 継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則
- ◆ 当面の配当性向水準は連結当期純利益の35%程度を目安



お客様 仕入先から信頼される  
No.1技術商社を目指してまいります。  
今後ともよろしくお願いいたします。  
本日はご清聴ありがとうございました。



セグメント・品目		主な仕入先名
半導体事業	汎用I C	リニアテクノロジー社、TI 社
	専用I C	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメージ社、ピクシシステムズ社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビーム
	カスタムI C	富士通セミコンダクター(株)、サイリンクス社、インビーム
	メモリーI C	IDT社、ラムترونインターナショナル社、スパンション社
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	電子部品他	コーセル(株)、オン・セミコンダクター社、インビーム
コンピュータシステム事業	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセージ社
	ストレージ関連	ブロケート社、エミュレックス社

品目	主な取扱商品	機能
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
電子部品他	整流素子、トランジスタ、 ボード、電源、コネクタ	増幅、整流などの機能を持つ部品 プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

<p>ネットワーク関連</p>		<p>インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。</p>
<p>ソフトウェア</p>		<p>セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。</p>
<p>ストレージ関連</p>		<p>SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。</p>

# 資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。